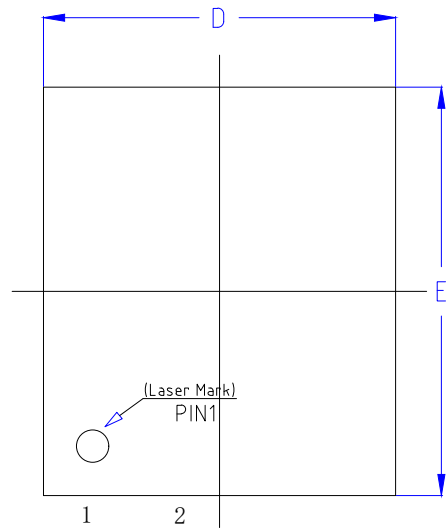
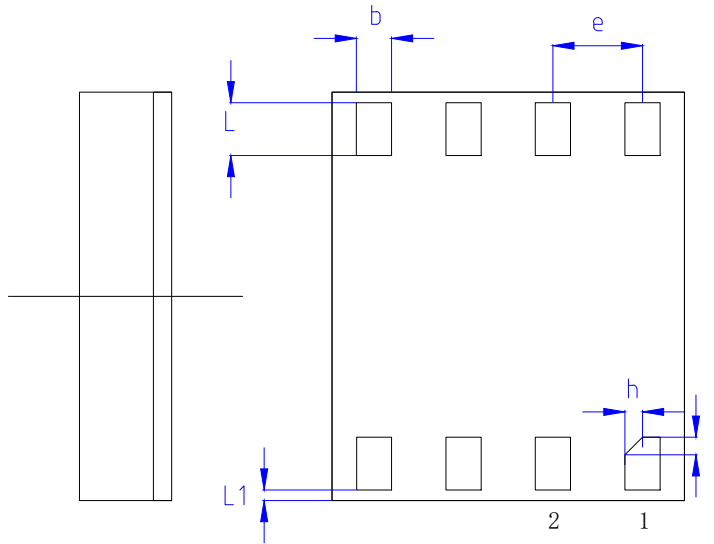


TOP VIEW
正视图



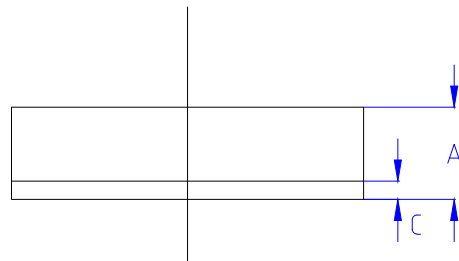
SIDE VIEW
侧视图




BOTTOM VIEW
背视图

机械尺寸/mm Dimensions			
字符 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	1.26	1.31	1.36
c	0.22	0.26	0.30
b	0.45	0.50	0.55
D	4.90	5.00	5.10
E	5.70	5.80	5.90
e	1.27 BSC		
L	0.70	0.75	0.80
L1	0.15 REF		
h	0.20	0.25	0.30

SIDE VIEW
侧视图



 池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD		制图: Draw	NINGLIN 2024. 10. 30
图号 Drawing NO.	HY-POD-LGA0034		制图核查: Drawing review
Title 产品外形图	PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS LGA8L(5.0×5.8×1.31-P1.27)		审核: Checker
幅图 size	页数 page	单位 unit	比例 scale
A4	1	mm	1:1
			视图 view
			核准: Approved